

# HE200 类脑芯片领启<sup>®</sup> KA200 演示评估板



### 概述

HE200 开发板(下文简称"HE200")是针对类脑芯片领启® KA200(下文简称"KA200")开发的演示评估板,用于展示 KA200 强大的算力和丰富的外围接口,同时提供基于 KA200 的硬件设计参考,便于客户理解本产品,缩短开发周期。

HE200 通过金手指与服务器 PCIe 插槽连接,或通过串口线和网口线与 PC 连接,组成一个基本开发系统,方便客户对 KA200 进行性能的快速评估,快速应用,可广泛应用于开发者方案验证、高校教育、科学研究等场景。

# 产品特点

#### 丰富外设硬件接口:

基于 KA200 处理器,集成丰富的高速、低速外设接口,方便开发者简捷接入、快速开发。

#### 完整软件栈 LynOS ®

#### 算法模型支持度广:

支持深度学习模型(DNN)、类脑计算模型(SNN)以及二者融合的异构模型,支持任意 SNN 层和 DNN 层的混搭和组网,融合计算机科学的高精度和类脑计算的高能效优点。

#### 控制流与数据流融合:

采用众核预编译模式,支持数据驱动的众核控制模式和自动化物理映射,支持条件跳转、分支合并、事件触发等流水调度模式。

#### 多层次多粒度协同工作:

支持不同层次的、可延展的、多粒度的众核协同调度和控制。

# 产品规格

AI 处理器	KA200
计算单元数量	30 组计算单元
神经元数量	25 万个
神经突触	2500 万个
单芯片计算能力	32 TOPS@INT8 16 TFLOPS@FP16
Resnet50 V1.5 推理性能	1250 fps@FP16
片外内存类型	LPDDR4x
片外内存容量	8 GB
片外内存位宽	64 bit
片外内存运行频率	1600 MHz
峰值带宽	25.6GB/s

ECC		支持,默认关闭
图像处理能力		独特内置硬件图像处理加速引擎 Resize、Mirror、Flip、Rotate、Crop、Padding、C2C
		■支持 H.264、H.265、VP9、MPEG4 视频格式硬件解码,最高视频解码性能 500fps@1920*1080
编解码能力		■支持 H.264、H.265 视频格式硬件编码,最高视频编码性能 250fps@1920*1080
		■支持 JPEG 图像硬件解码,最高图像解码性能 300fps@1920*1080
	■支持 JPEG 图像硬件编码,最高图像编码性能 300fps@1920*1080	
工作温度		-10°C ~75°C
存储温度		-40°C ~+105°C
工作湿度		5%RH~90%RH(非冷凝)
存储湿度		5%RH~95%RH(非冷凝)
PCI Express 接口		PCle Gen4.0 x4,兼容 3.0/2.0/1.0
电源		提供 5.5A@12V 及 3A@3.3V 标准供电能力
散热方式		主动散热(风扇散热)
尺寸		169.5mm×111.45mm
重量		280g
整板最大功耗		25W

## 应用场景

### 开发者方案验证

支持深度学习模型(DNN)、类脑计算模型(SNN)以及二者融合的异构模型,任意 SNN 层和 DNN 层的混搭和组网,实现快速 AI 模型验证和方案验证。

### 高校教育

独特的类脑芯片开发板,在 AI 教育人才培养、人工智能相关专业学科建设、人工智能类比赛,研究生课题研究等方面都有极大的市场潜力。

### 科研领域

丰富的软硬件资源,独特的类脑芯片内核,常用算法模型支持,功能强大的 LynOS ®软件开发平台,可适用于算法研究与应用研究。